

ESP8266-07S WiFi模块 规格书

规格书 版本 1.0 2016年10月



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

注 意

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。深圳市安信可科技有限公司保留在没有任何 通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,深圳市安信可科技有限 公司尽全力在本手册中提供准确的信息,但是深圳市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误, 本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

发布说明

日期	版本	发布说明
2016.10	V1.0	首次发布



目录

1.	概述	4
2.	主要特性	4
	2.1 系统框图	4
	2.2 硬件参数	5
3.	引脚描述	6
4.	功能描述	7
	4.1 MCU	7
	4.2 存储	8
	4.2.1 内置 SRAM 与 ROM	8
	4.2.2 SPI Flash	8
	4.3 接口定义及描述	8
5.	电气特性	9
	5.1 功耗	9
	5.2 RF 特性	.10
	5.3 数字端口特征	.10
	5.4 最大额定值	.11
	5.5 倾斜升温	.11
6.	原理图	.12
7.	最小系统	.12
8.	外围走线建议	.13



1. 概述

ESP8266-07S WiFi 模块是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。

该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。

该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。



图-1 对比图 (立体图)

2. 主要特性

2.1 系统框图

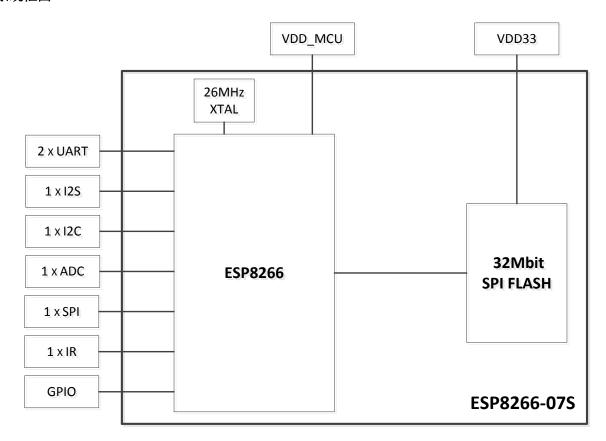


图-2 系统框图



2.2 硬件参数

- 工作电压: 3.3V (3.0~3.6V)
- 工作环境温度: -40 85℃
- CPU Tensilica L106
 - o RAM 50KB (可用)
 - o Flash 32Mbit
- 系统
 - o 802.11 b/g/n
 - o 频率范围 2.4 GHz ~ 2.5 GHz(2400 M ~ 2483.5 M)
 - o 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS
 - o WIFI @2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
 - o 支持 UART、I2C、GPIO、PWM、SDIO、SPI、ADC、PWM、IR
 - o 内置 10 bit 高精度 ADC
 - o 支持 TCP、UDP、HTTP、FTP
 - o 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
 - 内置 PLL、稳压器和电源管理组件 802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率
 - o 平均工作电流 80mA,深度睡眠保持电流为 20uA,关断电流小于 5uA
 - o 可以兼作应用处理器 SDIO 2.0、 SPI、 UART
 - o 2ms 之内唤醒、连接并传递数据包
 - o 待机状态消耗功率小于 1.0mW (DTIM3)
 - o 支持本地串口烧录、云端升级、主机下载烧录
 - o 支持 Station / SoftAP / SoftAP + Station 无线网络模式
 - o 模组尺寸 17mm * 16mm * 3mm



3. 引脚描述

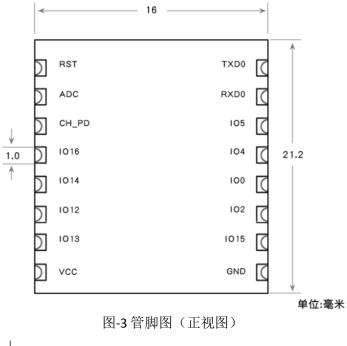




图-4 模块尺寸(侧视图)



表-1 引脚定义及描述

引脚	名称	
1	RST	复位模组
2	ADC	ADC 转换结果,输入电压范围: 0 - 1V,取值范围: 0 - 1024
3	CH_PD	芯片使能端 高电平:有效,模块正常工作(建议经 10KΩ 电阻拉高); 低电平:芯片关闭,电流很小;
4	IO16	GPIO16,接到 RST 管脚时可做 deep sleep 的唤醒
5	IO14	GPIO14; HSPI_CLK
6	IO12	GPIO12; HSPI_MISO
7	IO13	GPIO13; HSPI_MOSI; UARTO_CTS
8	VCC	3.3V 供电(VDD) 注意:外部供电电源的最大输出电流建议在 500mA 以上;
9	GND	接地
10	IO15	GPIO15; MTDO; HSPICS; UARTO_RTS
11	102	GPIO2; UART1_TXD
12	100	GPIO0
13	104	GPIO4
14	105	GPIO5
15	RXD	UARTO_RXD; GPIO3
16	TXD	UARTO_TXD; GPIO1

4. 功能描述

4.1 MCU

ESP8266EX 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80MHz 和 160MHz,支持 RTOS。目前 WiFi 协议栈只用了 20%的处理能力,其余可以用来做应用开发。MCU 可通过以下接口和芯片其他部分协同工作:

- 连接存储控制器、也可以用来访问外界 Flash 的编码 RAM/ROM 接口(iBus);
- 连接存储控制器的数据 RAM 接口(dBus);
- 访问控制器的 AHB 接口;



4.2 存储

4.2.1 内置 SRAM 与 ROM

基于 Demo SDK 的使用 SRAM 情况,用户可用剩余 SRAM 空间为:

- RAM < 50 kB(Station 模式下,连上路由后,Heap + Data 区大致可有 50kB 左右)。
- 目前 ESP8266EX 片上没有可编程 ROM,用户程序存放在 SPI Flash 中。

4.2.2 SPI Flash

- ESP8266EX 芯片支持使用 SPI 接口的外置 FLASH, 理论最大支持 16MB 的 SPI Flash。
- ESP8266-07S 模块配置了 32Mbit 的 SPI Flash,可满足一般客户的使用需求。

4.3 接口定义及描述

表-2接口定义及描述

接口	引脚	描述
SPI 接口	IO12(MISO),IO13(MOSI), IO14(CLK),IO15(CS)	可以作为主机读写 SPI 从设备,也可以作为从机与外部单片机通信。在 overlap 模式下,可以与 Flash 共用 SPI 引脚,通过不同的 CS 进行切换
PWM 接口	IO12(R),IO15(G),IO13(B)	官方 demo 中提供 4 路 PWM (用户可扩展 8 路),可用来控制彩灯,蜂鸣器,继电器及电机等
IR 接口	IO14(IR_T), IO5(IR_R)	IR Remote Control 接口由软件实现,接口使用 NEC 编码及调制解调,采用 38KHz 的调制载波。
ADC 接口	TOUT	可用于检测 VDD3P3 (Pin3,Pin4) 电源电压和 TOUT (Pin6)的输入电压 (二者不可同时使用)。可用于传感器等应用
I2C 接口	IO14(SCL), IO2(SDA)	可外接传感器及显示屏等
UART 接口	UARTO: TXD(U0TXD),RXD(U0RXD) ,IO15(RTS),IO13(CTS)	可外接 UART 接口的设备 下载: U0TXD+U0RXD 或者 GPIO2+U0RXD 通信(UART0):U0TXD,U0RXD,MTDO(U0RTS),MTCK(U0CTS) Debug: UART1_TXD(GPIO2)可作为 debug 信息的打印
	UART1: IO2(TXD)	UARTO 在 ESP8266-07S 上电默认会输出 些打印信息。对此敏感的应用,可以使用 UART 的内部引脚交换功能,在初始化的时候,将 UOTXD,UORXD 分别与 UORTS;UOCTS 交换。硬件上将 MTDOMTCK 连接到对应的外部 MCU 的串口进口通信
I2S 接口	I2S 输入: IO12 (I2SI_DATA); IO13 (I2SI_BCK); IO14 (I2SI_WS);	主要用于音频采集、处理和传输



I2S 输出: IO15 (I2SO_BCK); IO3 (I2SO_DATA); IO2 (I2SO_WS);

5. 电气特性

5.1 功耗

表-3 功耗

模式	状态	典型值
	Modem Sleep	15mA
待机	Light Sleep	0.9mA
1寸17 6	Deep Sleep	20uA
	Off	0.5uA
	正常工作(平均)	80mA
传送 801.11b,C	CK 11Mbps , Pout=+17 dBm	170mA
传送 801.11g,O	FDM 54Mbps , Pout=+15 dBm	140mA
传送 801.11n,M	ICS7 , Pout=+13 dBm	120mA
接收 801.11b,包	L长 1024 字节,-80 dBm	50mA
接收 801.11g,包	L长 1024 字节,-70 dBm	56mA
接收 801.11n,包	L长 1024 字节,-65 dBm	56mA

- 注①: Modem-Sleep 用于需要 CPU一直 处于工作状态 如 PWM 或 I2S 应用等。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路来省电。例如,在 DTIM3 时,每 sleep 300mS,醒来 3mS 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 15mA。
- 注②: Light-Sleep 用于 CPU 可暂停的应用,如 WiFi 开关。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路并 暂停 CPU 来省电。例如,在 DTIM3 时,每 sleep 300 ms,醒来 3ms 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 0.9 mA。
- 注③: Deep-Sleep 不需一直保持 WiFi 连接,很长时间才发送一次数据包的应用,如每 100 秒测量一次温度的传感器。例如,每 300 s 醒来后需 0.3s 1s 连上 AP 发送数据,则整体平均电流可远小于 1 mA。

以上功耗数据是基于 3.3V 的电源、25°的环境温度下,并使用内部稳压器测得:

• 所有发射数据是基于90%的占空比,在持续发射的模式下测得。



• 所有测量数据是基于没有 SAW 滤波器的情况,在天线接口处测试。

5.2 RF 特性

表-4 射频参数

描述	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率	2400	/	2483.5	V
输入阻抗值	/	50	1	ohm
输入反射值	/	1	-10	dB
PA 输出功率为 72.2 Mbps	15.5	16.5	17.5	dBm
11b 模式下 PA 输出功率	19.5	20.5	21.5	dBm
		接收灵敏度		
CCK , 1Mbps	/	-98	1	dBm
CCK , 11Mbps	/	-91	1	dBm
6Mbps (1/2 BPSK)	/	-93	/	dBm
54Mbps (3/4 64-QAM)	/	-75	/	dBm
HT20 , MCS7 (65Mbps , 72.2Mbps)	/	-72	/	dBm
领频抑制				
OFDM , 6Mbps	/	37	/	dB
OFDM , 54Mbps	/	21	/	dB
HT20 , MCS0	/	37	/	dB
HT20 , MCS7	/	20	/	dB

5.3 数字端口特征

表-5 数字端口特征

端口	典型值	最小值	最大值	单位
输入逻辑电平低	VIL	-0.3	0.25 VDD	V
输入逻辑电平高	VIH	0.75 VDD	VDD + 0.3	V



输出逻辑电平低	VOL	N	0.1 VDD	V
输出逻辑电平高	VOL	0.8 VDD	N	V

5.4 最大额定值

表-6 最大额定值

额定值	条件	值	单位
存储温度	/	-40 to 125	°C
最大焊接温度	/	260	°C
供电电压	IPC/JEDEC J-STD-020	+3.0 to +3.6	V

5.5 倾斜升温

表-7 倾斜升温

接口	描述
倾斜升温速率(Ts Max. 至 TL)	最大值 3°C/秒
预热 最小温度值 (Ts Min.) 典型温度值 (Ts Typ.) 最大温度值 (Ts Max.) 时间 (Ts)	150°C 175°C 200°C 60~180 秒
倾斜升温速率(TL至Tp)	最大值 3°C/秒
以上持续时间:温度(TL)/ 时间(TL)	270°C / 60~150 秒
温度峰值(Tp)	最高温度值 260 °C, 持续 10 秒
目标温度峰值(Tp 目标值)	260°C + 0 / -5°C
在持续峰值(Tp)5°C以内持续的时间	20~40 秒
倾斜降温速率(TsMax.至 TL)	最大值 6℃/秒
从 25°C 调制温度峰值所需时间 (t)	最长8分钟



6. 原理图

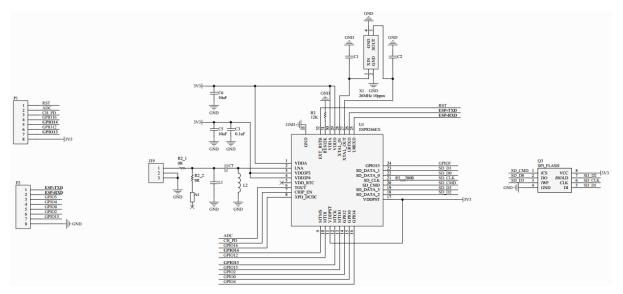


图-5 ESP8266-07S 原理图

7. 最小系统

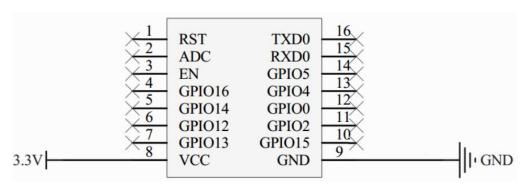


图-6 ESP8266-07S 最小系统图

说明

- 1) 模块 IO 最大输出电流为 12 mA;
- 2) 模块电源典型值为 3.3 V DC;
- 3) 模块低电平复位有效;
- 4) 模块固件在线升级需要在满足 3)的条件下, IOO 拉低, 并复位模块; 固件升级完成后, IOO 释放, 并复位模块;
- 5) 模块的 RXD 接 MCU 的 TXD, 模块的 TXD 接 MCU 的 RXD;



8. 外围走线建议

ESP8266-07S 集成了高速 GPIO 和外设接口,这可能会产生严重的开关噪声。如果一些应用对于功耗和 EMI 特性要求较高,建议在数字 I/O 线上串联 10~100 欧姆的电阻。这样可以在开关电源时抑制过冲,并 使信号变得平稳。串联电阻也能在一定程度上防止静电释放(ESD)。